

证券代码：000021

证券简称：深科技

深圳长城开发科技股份有限公司

2024年11月21日投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国新投资 中信证券
时间	2024年11月21日
地点	公司本部会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书钟彦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次会议主要介绍了公司概况、发展历程、全球布局、核心竞争优势以及产品与业务，并就调研投资者关心的公司所处行业动态、三大主营业务情况、未来发展方向等有关问题进行了解答。</p> <p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司是全球领先的专业电子制造企业，连续多年在MMI（Manufacturing Market Insider）全球电子制造服务行业（Electronic Manufacturing Service, EMS）排名前列。公司专注于为客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流、销售等一站式电子产品制造服务。以先进制造为基础，以市场和技术为导向，公司坚持高质量发展，构建了以存储半导体、高端制造、计量智能终端为三大主营业务的发展战略。</p> <p>二、交流环节</p> <p>1. 公司2024年前三季度的经营情况表现如何？</p>

	<p>答:2024年前三季度,公司实现营业收入108.52亿元,同比下降1.09%;实现公司营业利润9.68亿,同比增加37.45%;扣除非经常性损益后的归母净利润6.17亿元,同比增加64.96%。</p> <p>2. 目前深圳沛顿和合肥沛顿产能情况如何? 是否有扩产计划?</p> <p>答:公司目前订单情况正常,产能可以满足客户需求,且有扩产计划。</p> <p>3. 公司先进封装和测试的技术如何? 现有技术情况能否满足客户要求?</p> <p>答:作为国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业,公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队,具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软硬件开发能力。公司现有的技术水平可以满足现有客户的需求和未来发展的需要,未来将根据客户需要布局相关能力。</p> <p>4. 深科技成都公司计量智能终端业务情况如何?</p> <p>答:深科技成都总体经营保持良好的增长态势。2024年半年度,深科技成都营业利润为3.43亿元,较上年同期增长20.41%,深科技成都的经营效率提升显著,销售毛利率同比增加。</p> <p>5. 公司如何展望未来经营业绩情况?</p> <p>答:公司董事会及经营管理层通过聚焦主责主业持续提升核心竞争力、优化体制机制激发企业活力、完善合规风控体系建设加强防御风险能力,通过精益化管理,持续提高运营效率,降低管理成本,提升盈利水平。未来,公司将加强科技创新,着力形成新质生产力,聚焦主责主业,着力提高发展质量,贴近客户需求,着力提升产供应链韧性和效能,打破思维惯性,着力优化适应高质量发展的生产关系,以进一步提升盈利水平,为股东创造价值和回报。</p> <p>接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年11月21日